# MINI MATE＝HEADER whenis 

## SPECIFIGATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www．samtec．com？IPL1
Insulator Material：
Black LCP
Terminal Material：Hile wo．Elli 194
Phosphor Bronze
Plating：
Plating：
Sn or Au over $50 \mu "$
$(1,27 \mu \mathrm{~m}) \mathrm{Ni}$
Operating Temp Range：
$-55^{\circ} \mathrm{C}$ to $+125^{\circ} \mathrm{C}$
Voltage Rating：
675 VAC
RoHS Compliant：
Yes

## Processing：

Max Processing Temp：
$230^{\circ} \mathrm{C}$ for 60 seconds，or
$260^{\circ} \mathrm{C}$ for 20 seconds $3 x$
Lead－Free Solderable：
Yes
－S \＆－D
SMT Lead Coplanarity：
（ $0,10 \mathrm{~mm}$ ）．004＂ $\max (02-05)$
（ $0,13 \mathrm{~mm}$ ）． $005 " \max (06-10)$
（ $0,15 \mathrm{~mm}$ ）． $006{ }^{\prime \prime} \max (11-25)$
－DH
SMT Lead Coplanarity：
（0，254mm）．010＂max

Note：Other Gold plating
options available．
Contact Samtec．

## Note：

Some sizes，styles and options are non－standard， non－returnable．

Mates with：
MMSD，MMSS，SCR2
（Does not mate with IPS1）



Mates with discrete wire

## cable assemblies

（IPD1 \＆MMSD Series）


